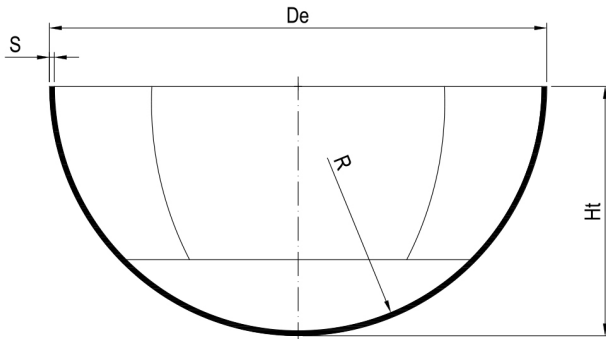


FONDO EMISFERICO

Cod. FB8



Specifiche dimensionali

De (diametro esterno)	300÷3000 mm
S (spessore)	2÷12 mm
R	= Di / 2
Ht	= R + S

Informazioni tecniche e produttive

Fondi emisferici con diametro da 300 a 3000 mm e spessore da 2 a 12 mm, formati a freddo mediante bombatura. Costruiti in più pezzi (calotta + settori) saldati.

Condizioni standard di fornitura:

- con foro di centraggio \varnothing 16÷25 mm
- saldature parzialmente scordonate
- bordo grezzo (non rifilato)

Possono essere realizzati anche:

- senza foro di centraggio
- con saldature scordonate (a filo lamiera)
- solo puntati

Materiali lavorati

- Acciai inossidabili
- Nichel e leghe di nichel
- Titanio
- Alluminio
- Rame

Lavorazioni opzionali

- Preparazione dei bordi (rifilatura, smussi)
- Finitura superficiale (satinatura, lucidatura)
- Lavaggio, decapaggio
- Taglio di fori/aperture
- Estrusione di fori/aperture

Controlli / Test

- Collaudo dimensionale
- Controllo spessori con ultrasuoni
- Controllo RX delle saldature
- Controllo con liquidi penetranti
- Test di rugosità superficiale

Certificazioni

- ISO 9001
- PED 2014/68 EU Annex 3.1
- EN ISO 3834-2
- AD 2000-Merkblatt HP0